

東京応化工業株式会社 決算説明資料

-2009年3月期第2四半期決算-

2008年11月12日

目次

1. 2009年3月期第2四半期連結決算（累計） p.2
2. 2009年3月期通期連結決算予想 p.10
3. 新規事業の育成 p.16

**2009年3月期第2四半期
連結決算（累計）**

業績概要

(百万円、%、円/ドル)

	2007/9	2008/9		
			増減	増減率
売上高	50,329	49,240	-1,089	-2.2
営業利益	4,759	3,145	-1,613	-33.9
経常利益	4,825	3,382	-1,442	-29.9
当期純利益	2,874	945	-1,928	-67.1
為替	118.1	105.3	-	-

事業別セグメントの業績

(百万円、%)

	2007/9	2008/9		
		増減	増減率	
売上高	50,329	49,240	-1,089	-2.2
材料事業	43,080	43,299	+219	+0.5
エレクトロニクス機能材料	26,993	27,097	+104	+0.4
高純度化学薬品	13,783	14,110	+326	+2.4
印刷材料	2,237	2,032	-204	-9.1
装置事業	7,249	5,940	-1,309	-18.1
営業利益	4,759	3,145	-1,613	-33.9
材料事業	6,259	5,670	-588	-9.4
装置事業	785	-285	-1,071	-
消去又は全社	-2,285	-2,239	-	-

材料事業の業績推移（四半期）

■四半期推移

(百万円)

	08/3Q3	08/3Q4	09/3Q1	09/3Q2
材料事業の売上	21,856	21,133	21,745	21,554
エレクトロニクス機能材料	13,919	13,160	13,853	13,244
高純度化学薬品	6,763	6,974	6,904	7,205
印刷材料	1,146	953	970	1,061
営業利益（全社費用控除前）	3,258	2,057	3,201	2,469

■前年同期間比

(%)

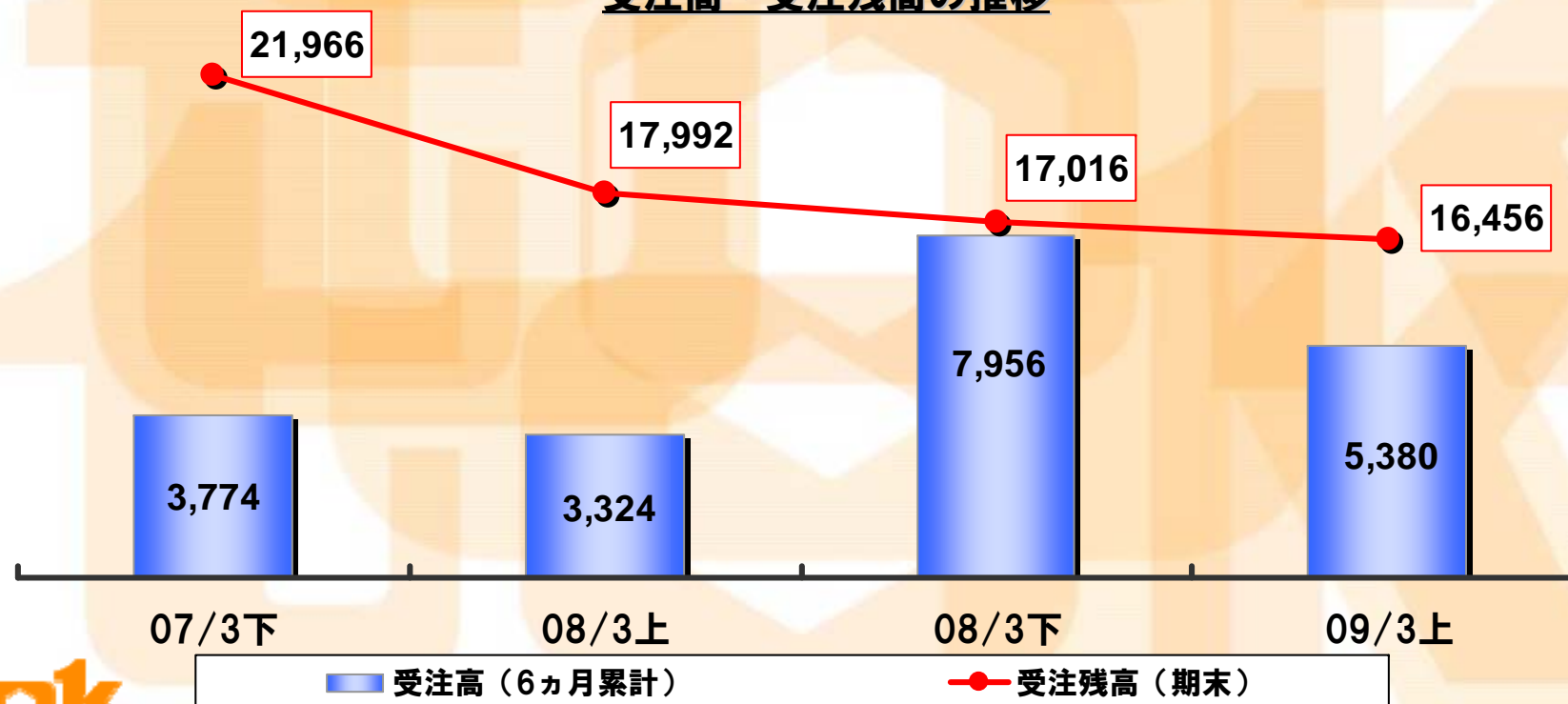
	08/3Q3	08/3Q4	09/3Q1	09/3Q2
材料事業の売上	+1.7	+3.5	+5.7	-4.2
エレクトロニクス機能材料	+4.9	+5.3	+8.3	-6.7
高純度化学薬品	-2.8	+4.1	+4.5	+0.4
印刷材料	-5.2	-18.6	-14.6	-3.5
営業利益（全社費用控除前）	-1.6	-15.7	+4.6	-22.8

装置事業の業績推移

(百万円、%)

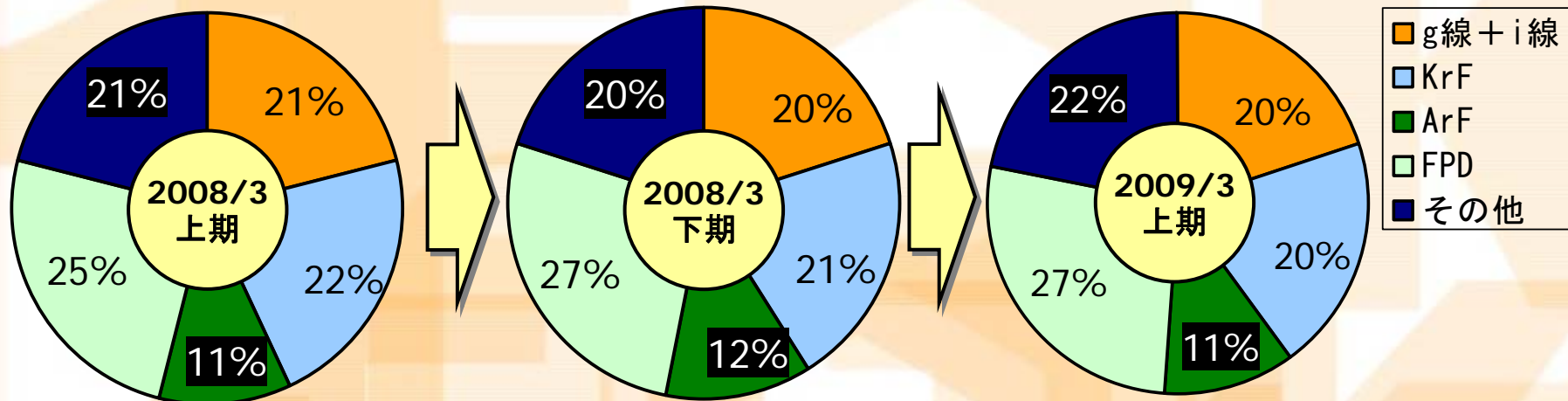
	07/3下	08/3上	08/3下	09/3上
売上高	9,359	7,249	8,980	5,940
営業利益 (全社費用控除前)	1,149	785	492	-285
営業利益率	12.2	10.8	5.5	—

受注高・受注残高の推移

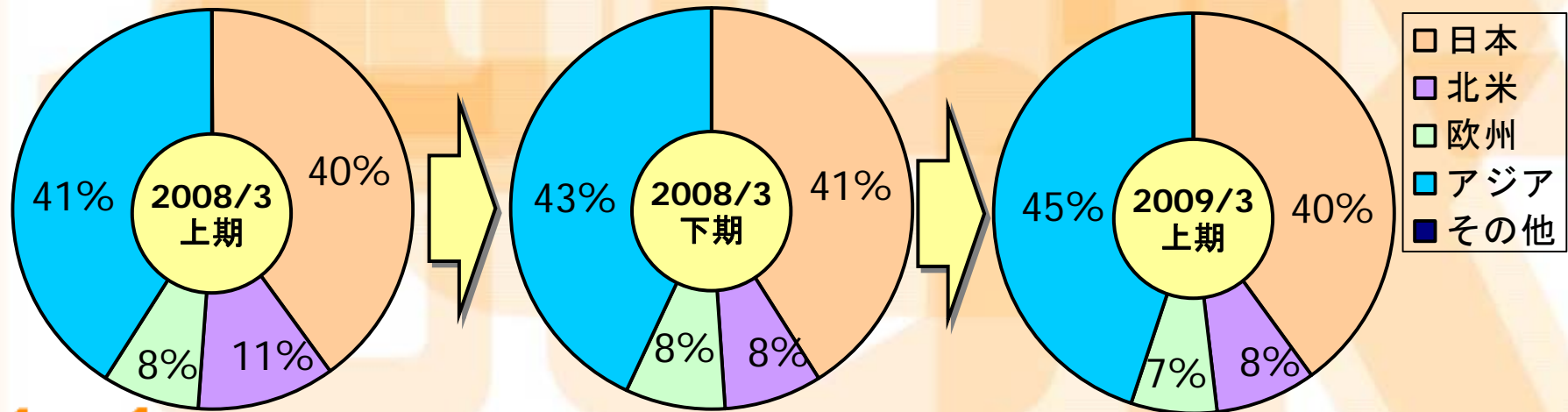


エレクトロニクス機能材料部門の状況

種類別売上構成推移



地域別売上構成推移



比較貸借対照表

(百万円)

	2008/9	08/3末比
流動資産	94,441	-971
内、現金預金	42,675	+3,986
有形固定資産	43,475	-1,803
無形固定資産	797	-221
投資その他の資産	17,689	-232
流動負債	25,039	-2,561
買入債務	11,227	+575
前受金	5,845	-2,118
固定負債	2,107	-91
純資産合計	129,257	-576
総資産	156,404	-3,228

現金預金 +3,986
 売上債権 -4,025
 たな卸資産 -848
 ・装置事業の検収進捗

投資有価証券 -524
 ・投資有価証券の含み益減少
 繰延税金資産 +271

前受金 -2,118
 ・装置事業の検収進捗

利益剰余金 +44
 自己株式 +119
 その他有価証券評価差額金 -299
 為替換算調整勘定 -369

キャッシュフロー

(百万円)

	2007/9	2008/9
営業キャッシュフロー	+6,200	+8,085
税金等調整前当期純利益	+4,738	+2,602
減価償却費	+3,517	+3,600
売上債権の増(-)減額	+328	+3,938
たな卸資産の増(-)減額	+2,005	+750
仕入債務の増減(-)額	-521	+575
前受金の増減(-)額	-2,793	-2,118
法人税等の支払い	-1,329	-1,256
投資キャッシュフロー	-11,754	-4,832
財務キャッシュフロー	-801	-883
換算差額	+200	-161
現金及び現金同等物の増減額	-6,154	+2,208

有形固定資産の取得 -2,894
 ・ 研究開発棟の建設等
 長期性預金の預入による支出
 -1,500

配当金の支払 -842

2009/3月期通期連結決算予想

業績予想概要（通期）

（百万円、%、円/ドル）

	2008/3 実績	2009/3予想		
			増減	増減率
売上高	102,300	97,600	-4,700	-4.6
営業利益	8,266	5,500	-2,766	-33.5
経常利益	7,674	6,000	-1,674	-21.8
当期純利益	4,259	2,500	-1,759	-41.3
為替	112.5	100.0	-	-

設備投資・減価償却・研究開発

(百万円)

	2007/3	2008/3	2009/3 予想	
	実績	実績		前年比
設備投資	8,531	6,574	5,100	-1,474
減価償却費	5,931	7,693	7,400	-293
研究開発費	6,487	8,095	8,900	+804

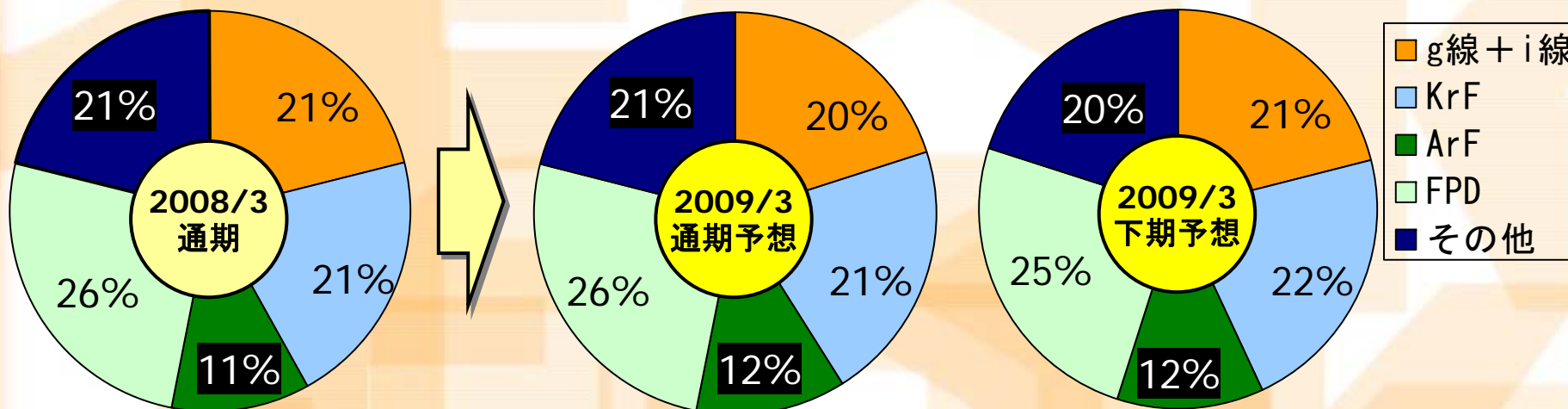
事業別セグメント業績予想

(百万円、%)

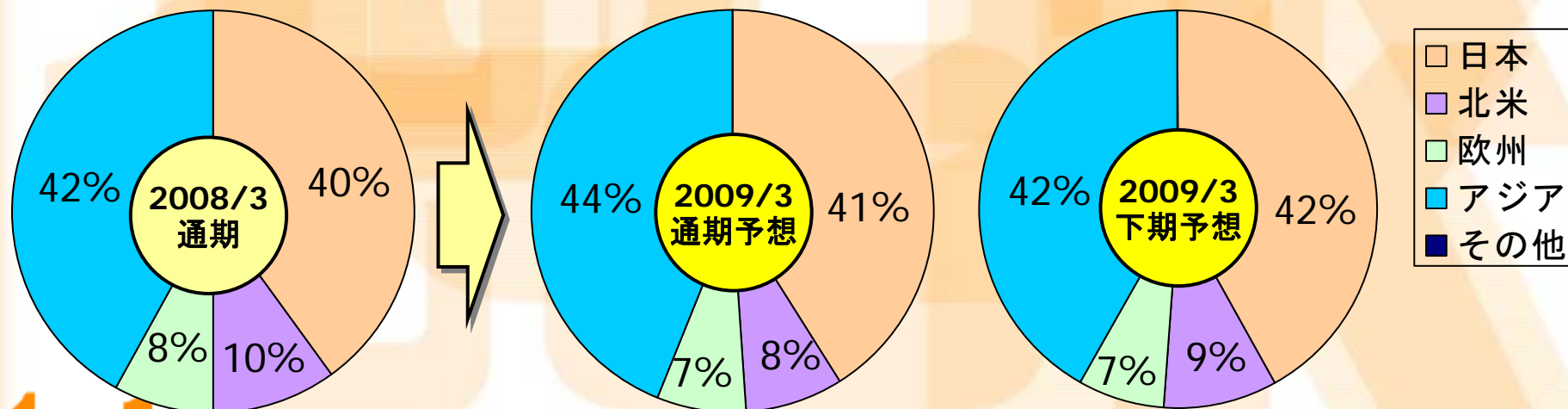
	2009/3下期予想		2009/3通期予想	
		前年同期比		前期比
売上高	48,359	-6.9	97,600	-4.6
材料事業	41,900	-2.5	85,200	-1.0
エレクトロニクス機能材料	25,202	-6.9	52,300	-3.3
高純度化学薬品	14,289	+4.0	28,400	+3.2
印刷材料	2,367	+12.8	4,400	+1.5
装置事業	6,459	-28.1	12,400	-23.6
営業利益	2,354	-32.9	5,500	-33.5
材料事業	4,829	-9.2	10,500	-9.3
装置事業	-14	-	-300	-
消去又は全社	-2,460	-	-4,700	-

エレクトロニクス機能材料部門の予想

種類別売上構成



地域別売上構成



地域別売上高の予想

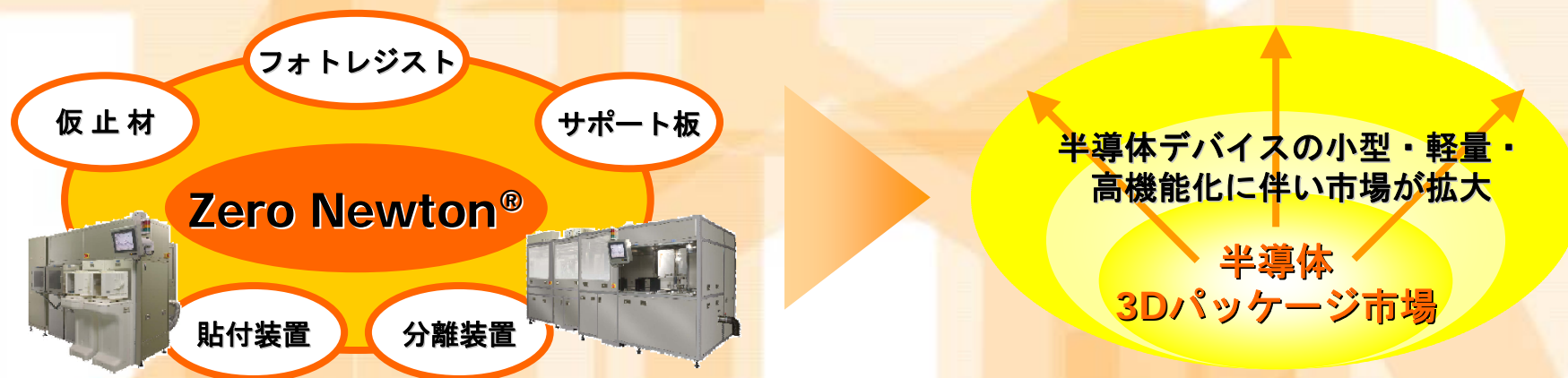
(百万円)

	2008/3上期実績			2009/3上期実績		
		材料	装置		材料	装置
日本	20,147	17,941	2,205	19,091	17,995	1,095
北米	4,828	4,808	20	4,358	4,353	4
欧州	3,509	3,507	1	3,084	3,082	1
アジア	21,695	16,673	5,022	22,533	17,695	4,838

	2008/3通期実績			2009/3通期予想		
		材料	装置	通期予想	材料	装置
日本	42,730	36,204	6,525	39,500	35,700	3,800
北米	9,233	8,954	279	9,400	9,400	0
欧州	6,818	6,816	1	5,900	5,900	0
アジア	43,182	33,760	9,422	42,500	33,900	8,600

新規事業の育成① Si貫通電極形成システム

Si貫通電極形成用ウエハハンドリングシステム
「Zero Newton[®]」を製品化・事業化
「M&E」によるソリューションを提供



2011年3月期に70億円の売上を目指す

ウエハハンドリングシステム「Zero Newton[®]」のプロセスフロー



新規事業の育成② 太陽電池製造プロセス

TOKの技術

(液晶分野で培った塗布技術)

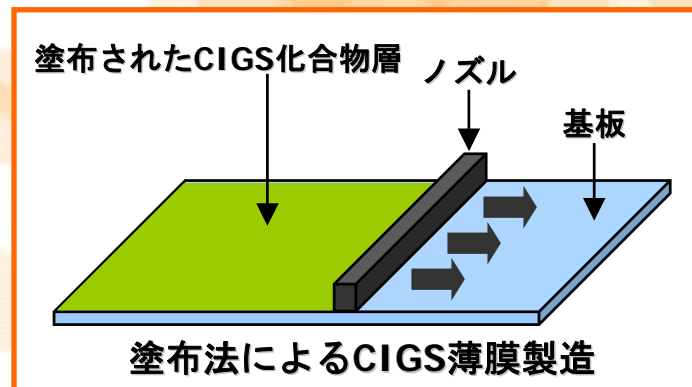
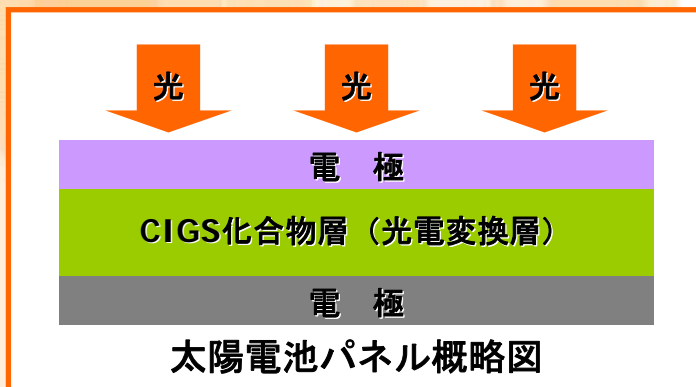
融 合

IBMの技術

CIGS太陽電池製造プロセスを開発 (M&E)

(シリコン使用量低減、発電効率向上、製造コスト削減)

⇒ 2010年に製品化予定



※1 CIGS : Cu (銅)、インジウム (In)、ガリウム (Ga)、セレン (Se)

※2 光電変換層 : 光を吸収して電気に変換する能力を持つ層

<http://www.tok.co.jp/>

（ご注意）

本資料の業績予想は、現時点において見積もられた見通しであり、これまでに入手可能な情報から得られた判断に基づいております。したがって、実際の業績は、様々な要因やリスクによりこの業績予想とは大きく異なる結果となる可能性があり、いかなる確約や保証を行うものではありません。